

2021-2027年中国晶圆制造 市场深度评估与投资可行性报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2021-2027年中国晶圆制造市场深度评估与投资可行性报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202101/200371.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2021-2027年中国晶圆制造市场深度评估与投资可行性报告》共四章。首先介绍了晶圆制造行业市场发展环境、晶圆制造整体运行态势等，接着分析了晶圆制造行业市场运行的现状，然后介绍了晶圆制造市场竞争格局。随后，报告对晶圆制造做了重点企业经营状况分析，最后分析了晶圆制造行业发展趋势与投资预测。您若想对晶圆制造产业有个系统的了解或者想投资晶圆制造行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章晶圆制造简介21

第一节晶圆制造流程21

第二节晶圆制造成本分析27

第二章2019年半导体市场32

第一节2019年半导体产业分析32

第二节2019年半导体市场上下游状况分析34

第三节2019年全球晶圆制造产业现状35

第四节2019年全球半导体制造产业38

一、全球半导体产业概况38

二、全球晶圆制造行业概况39

第五节2019年中国半导体产业与市场44

一、中国半导体市场44

二、中国半导体产业47

三、中国IC设计产业56

四、中国半导体产业发展趋势59

第三章2019年晶圆制造产业简介61

第一节晶圆制造工艺简介61

第二节全球晶圆产业及主要厂商简介62

第三节中国半导体产业政策环境70

第四节中国晶圆制造业现状及预测73

第四章2019年晶圆制造行业主要企业分析76（）

一、中芯国际76

二、上海华虹NEC电子有限公司83

三、上海宏力半导体制造有限公司92

四、华润微电子99

五、上海先进半导体106

六、和舰科技（苏州）有限公司113

七、BCD（新进半导体）制造有限公司120

八、方正微电子有限公司127

十、南通绿山集成电路有限公司134

十一、纳科（常州）微电子有限公司141

十二、珠海南科集成电子有限公司150

十三、康福超能半导体（北京）有限公司157

十四、科希-硅技半导体技术第一有限公司163

十五、光电子(大连)有限公司170

十六、西安西岳电子技术有限公司176

十七、吉林华微电子股份有限公司183

十八、丹东安顺微电子有限公司191

十九、敦南科技198

二十、福建福顺微电子205

二十一、杭州立昂212

二十二、杭州士兰集成电路219

二十三、HYNIX-ST半导体公司226（）

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202101/200371.html>